

Ref. Q65269

- Claims 1, 2, 15, 16
- Cited Literature 1
- Remarks

A package that is built up on a metal plate is described in Cited Example 1.

2. The inventions of this application in the claims thereof indicated below are identical with inventions disclosed in the specifications or drawings originally attached to the request of the application for patent indicated below, which was filed earlier than the subject patent application and for which the laying open for public inspection (disclosure) was effected, and the person who made the inventions was not the same person as the inventor of the inventions claimed in the subject application, nor at the time of filing of the patent application was the applicant of the patent application and the applicant of the other application the same person, and therefore, in accordance with Patent Law Article 29, Section 2, may not be granted a patent.

Note (For a list of cited literature, see the List of Cited Literature.)

- Claims 1, 2, 5 through 7, 15, 16
- Cited Literature 2 through 4

List of Cited Literature

1. Japanese Unexamined Patent Application Publication 2000-82722 (see, in particular, paragraph (0045))
2. Japanese Patent Application 2000-172206 (Japanese Unexamined Patent Application Publication 2001-352007)
3. Japanese Patent Application 2000-75505 (Japanese Unexamined Patent Application Publication 2001-185653)
4. Japanese Patent Application H11-322828 (Japanese Unexamined Patent Application Publication 2001-144245)

Record of Prior Art Literature Search Results

- Technical fields searched IFC 7th Edition

H01L 23/12

拒絶理由通知書

| | |
|----------|-----------------|
| 特許出願の番号 | 特願2001-196600 |
| 起案日 | 平成15年 1月 6日 |
| 特許庁審査官 | 坂本 薫昭 9265 4R00 |
| 特許出願人代理人 | 藤巻 正憲 様 |
| 適用条文 | 第29条第2項 |

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものである。これについて意見があれば、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出して下さい。

理 由

1. この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において頒布された下記 of 刊行物に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)

- ・請求項 1, 2, 15, 16
- ・引用文献等 1
- ・備考

金属板にビルドアップするパッケージは引用例1に開示されている。

2. この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願の日前の出願であって、その出願後に出願公開された下記の出願の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された発明と同一であり、しかも、この出願の発明者がその出願前の出願に係る上記の発明をした者と同一でなく、またこの出願の時において、その出願人がその出願前の出願に係る上記特許出願の出願人と同一でもないので、特許法第29条の2の規定により特許を受けることができない。

記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)

- ・請求項 1, 2, 5-7, 15, 16
- ・引用文献等 2-4

この拒絶理由通知書中で指摘した請求項以外の請求項に係る発明については、現時点では、拒絶の理由を発見しない。拒絶の理由が新たに発見された場合には